

臻鼎科技控股 2025 年 9 月營收報告

全球 PCB 領導大廠臻鼎科技控股股份有限公司(股票代號:4958)於今日(9 日)公佈 2025 年 9 月合併營收為新台幣 193.62 億元，月增 32.15%，年增 0.13%，創下歷年同期次高。第三季營收達新台幣 473.66 億元，季增 23.98%，年減 6.41%，但若以美元計算，第三季營收則年增 0.63%。累計前三季營收達新台幣 1,256.52 億元，年增 8.76%，刷新歷年同期新高紀錄。

臻鼎表示，9 月合併營收攀升至今年以來高點，較前一個月顯著成長，主要受惠行動通訊客戶新品出貨節奏正常。同時，伺服器/車載/光通訊及 IC 載板的九月營收皆保持雙位數年增並創下單月歷史新高，顯示公司在多元高階應用布局已逐步展現成果。展望第四季，隨著旺季效應持續發酵，加上 IC 載板與伺服器/車載/光通訊客戶訂單陸續貢獻，第四季營運表現將延續過往季節性走勢，站上今年高峰。

臻鼎強調，隨著產業邁向「PCB 半導體化」的新階段，公司持續深化 AI 與高階應用佈局，於 2025 年與 2026 年投入每年新台幣 300 億以上的資本支出，為快速成長的 AI 應用市場提供涵蓋伺服器、光通訊、人形機器人、及邊緣 AI 裝置等多領域的全方位 PCB 解決方案。隨著 AI 伺服器(包含 GPU 與 ASIC 平台)及光通訊領域訂單動能顯著增強，加上 IC 載板需求升溫，明年將是臻鼎邁入下一階段成長的關鍵年。

臻鼎將於 10 月 22-24 日首度參與 TPCA Show 2025，在南港展覽館 1 館 4 樓 M-618 展位將展出一系列涵蓋半導體、AI 雲端基建、AI 終端應用、新世代能源等四大領域的 PCB 與 IC 載板完整方案。其中，臻鼎董事長沈慶芳與總經理簡禎富將於 10/23 出席【半導體×PCB 異質整合高峰論壇】，分享異質整合驅動下 PCB 與半導體的協作藍圖，並攜手產業領袖共同探討跨域整合的未來新局，展現臻鼎在 AI 時代下的全方位布局。

單位: 仟元	合併營收(新台幣)
2025 年 9 月	19,362,393
2024 年 9 月	19,336,751
年增減 (%)	0.13%
2025 年 8 月	14,651,388
月增減 (%)	32.15%
2025 年 3Q	47,366,169
2024 年 3Q	50,608,998
年增減 (%)	-6.41%

2025 年 1-9 月	125,651,517
2024 年 1-9 月	115,530,587
年增減 (%)	8.76%

註: 上述營收係本公司每月向台灣證券交易所公告之自結數字, 最終財報數字以經會計師簽證為準, 請至公司網站「[投資人專區](#)」查詢更多財務相關資訊。

關於臻鼎科技控股

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代號: 4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之軟性電路板與模組、類載板、高密度連接板、高多層及高密度印刷電路板(HLC-HDI)、多層硬板、IC 載板等產品, 廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、AI 伺服器高速運算、光模塊與醫療等領域, 提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司。根據 Prismark 以營收計算的全球 PCB 企業排名, 臻鼎 2017 年至 2024 年連續八年榮登全球最大 PCB 生產企業, 更多詳細資訊請至公司網站: www.zdtco.com。

公司發言人:

凌惇

公司治理暨投資人關係處

電話: 886 3 3830101

Email: duen.t.ling@zdtco.com